2026 年 11 月 19 日

各 位

会社名　　HPC システムズ株式会社
代表者名　　代表取締役　　小野 鉄平
（コード番号:6597 東証グロース）
問合せ先　　取締役管理部長　下川 健司
（電話番号:03-5446-5530）

（開示事項の経過）特別当座貸越契約の締結に関するお知らせ

当社は、2026 年4月２日に開示いたしました「特別当座貸越契約の締結に関するお知らせ」に記載の特別当座貸越契約に基づく一部の資金の借入を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 資金の借入の目的

2026 年4月 1 日付にて公表いたしました「大口受注に関するお知らせ」のとおり、大口受注にかかる資材調達資金の一部への充当を目的として行うものであります。

2. 本契約の概要

(1)契約締結先	株式会社みずほ銀行
(2)借入極度額	120 億円
(3)借入金利	基準金利＋スプレッド
(4)契約締結日	2026 年4月２日
(5)契約期間	2年4カ月
(6)担保・保証	無担保・無保証
(7)今回の借入額	5.81 億円
(8)今回の借入実行による借入残高	85.56 億円
(9)今回の借入実行日	2026 年 11 月 19 日

3. 今後の見通し

本借入の実行による残高の推移については、適時お知らせいたします。

以上